

证券代码：688120

证券简称：华海清科

华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-02

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div>
参与单位名称	网络远程参加天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的投资者
时间	2025 年 9 月 11 日
地点	全景路演网站（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 王同庆 独立董事 李 全 董事、财务总监 王怀需 董事会秘书 陈圳寅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司的未来愿景是成为一家综合性的半导体设备制造与服务供应商，那么除了原先的 CMP 以外，可以相提并论的有哪些领域，例如 1、减薄划切，2、离子注入，3、晶圆再生。4、其他。请详细介绍一下，让我们对公司的未来更有信心。</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司始终以技术创新为核心驱动力，践行“装备+服务”的平台化发展战略，深耕集成电路制造上游关键产业链，聚焦 CMP、减薄、划切、边抛、离子注入、湿法等核心装备及晶圆再生、耗材维保服务等领域，深度挖掘集成电路产业新机遇。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q2：现在在手订单如何，开工率是否达到 90%以上，今后的发展情况如何</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司在手订单充足，产能利用率饱满。公司将积极跟进客户的扩产计划，并坚持以市场方向 and</p>

	<p>客户需求为导向，持续加大自主研发力度，推进新产品新工艺开发，进一步开拓市场和客户，争取更多订单和市场份额，以良好的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注。</p> <p>Q3：请问王总公司截止到今天在手订单多少？订单主要哪些产品？三季度有没有新的规模订单？</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司在手订单充足，主要订单产品包括 CMP 装备、减薄装备、划切装备、边缘抛光装备、离子注入装备、湿法装备、晶圆再生、关键耗材与维保服务等。公司将积极跟进客户的扩产计划，持续加大自主研发力度，推进新产品新工艺开发，进一步开拓市场和客户，争取更多订单和市场份额，以良好的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注。</p> <p>Q4：请问华海清科在 CMP 设备技术上与国外先进设备的差距主要在哪？预计多久能追平或超越？</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司高度重视 CMP 产品的技术和性能升级，已推出了满足更多材质工艺和更先进制程要求的新产品，公司的 CMP 装备现已处于国内领先水平，未来还将继续加大研发投入，持续推进面向更高性能、更先进节点的 CMP 装备开发及工艺突破。感谢您对公司的关注。</p> <p>Q5：请问董事长，离子注入设备这块预计最迟什么时候可以贡献利润？希望不要顾左右而言他</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司全资子公司芯崙公司主要从事集成电路离子注入设备的研发、生产和销售，其核心技术团队通过不断地优化和技术迭代，所开发的新一代束流系统可以提高晶圆颗粒污染控制效果和晶圆的装载效率。今年芯崙公司自主研发的首台 12 英寸低温离子注入机 iPUMA-LT 发往国内逻辑芯片制造领域龙头企业，成功实现面向先进制程芯片制造的大束流离子注入机各型号的全覆盖，并积极布局中束流离子注入机及高能离子注入机等系列装备，以满足逻辑芯片、存储芯片、功率半导体、CIS（图像传感器）以及硅片制造等应用领</p>
--	--

	<p>域对高质量、大规模制造的严苛需求，争取更多订单和市场份额。芯碁公司具体经营业绩请以公司定期报告中披露的数据为准。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q6： 请问：1、公司的减薄划切设备，市场需求有多少，规划产能是多少？2、公司的晶圆再生项目，是不是目前国内产能最大的？竞争对手有哪些？是不是还要继续扩大？</p> <p>A：尊敬的投资者您好！1、公司基于自身对 CMP 装备领域的深耕和技术积累，开发出适用于先进封装领域和前道晶圆制造背面减薄工艺的减薄装备，已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户，在手订单充足。公司减薄装备、划切装备等作为芯片堆叠与先进封装技术实现高密度集成、高可靠性运行的关键核心装备，将获得更加广泛的应用，公司将根据客户需要，积极开发更高 WPH、更低 TTV 的全新机型，提高市场竞争力。2、公司积极拓展晶圆再生业务，已成为具备 Fab 装备及工艺技术服务的晶圆再生专业代工厂，获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。同时，为有效抢抓晶圆厂加速扩产的窗口期，扩大先发优势和规模效应，公司拟在昆山建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为 40 万片/月，其中首期建设产能为 20 万片/月，进一步扩大晶圆再生加工能力以便更好地响应客户的需求。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q7：华海清科的股价一直在科创 50 中掉队在后面，是不是华海清科的发展遇到了问题甚至前景暗淡</p> <p>A：尊敬的投资者您好！二级市场股价波动受宏观经济环境、行业政策变化、市场情绪及资金偏好等多重因素综合影响，与业绩表现、管理水平、发展前景等公司基本面并非完全同步。公司未来将通过坚持自主创新、提升精细化管理能力、实施持续稳定的利润分配政策、强化信息披露质量等多种方式增强投资者对公司价值的认同和信心，维护公司良好市场形象</p> <p>Q8：王同庆接手后，为什么股价一直走下坡路，公司今后</p>
--	---

	<p>在市值管理上怎么去提高</p> <p>A: 尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，已制定市值管理相关制度，将持续加强信息披露的透明度和规范性，建立良好的投资者关系管理体系，并通过现金分红、股份回购等多元化工具，推动公司投资价值合理反映公司质量。感谢您对公司的关注。</p> <p>Q9: 公司产业发展目标明确，技术创新能力也算可以，但股价落后大盘不少，请问董事长，公司未来对市值管理上有什么举措？</p> <p>A: 尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，已制定市值管理相关制度，将持续加强信息披露的透明度和规范性，建立良好的投资者关系管理体系，并通过现金分红、股份回购等多元化工具，推动公司投资价值合理反映公司质量。感谢您对公司的关注。</p> <p>Q10: 请详细介绍下华海清科北京子公司和天津二期项目的产能情况，谢谢</p> <p>A: 尊敬的投资者您好，华海清科北京子公司实施的“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”和公司化学机械抛光机项目生产配套工程（即天津二期项目）项目已完成竣工验收，产能正在逐步释放中。未来公司会在年度报告中披露整体出货情况，感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 11 日